® 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

平3-228379 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

30 Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 母公開 平成3年(1991)10月9日

H 01 L 31/04

7522-5F H 01 L 31/04

Н

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

会発明の名称 太陽電池用基板

> ②特 頭 平2-24607

願 平2(1990)2月2日 220出

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社光・マ 何発 明 森 川 浩 昭

イクロ波デバイス研究所内

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 三菱電機株式会社 の出 願 人

79代 理 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

TURE ALTER

1. 短明の名称

太陽電池用基板

2,特許請求の範囲

平面方向に並び上下に重ならないよう飛伸充填 された粒径のそろったシリコン粒と、これらのシ リコン粒の底部から粒径の2/3程度までの部分 の空隙を埋め前記シリコン粒を結合せしめる像布 型酸化膜と、前記シリコン粒の前記塗布型酸化膜 が形成されていない鱈出した部分の空隙を埋め焼 成されたアルミペーストからなることを特徴とす る太陽電池用基板。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

との発明は、太陽電池用基板に関するものであ 5 ,

〔従来の技術〕

ポリンリコン (poly-Si) を基板材料に用いた 従来の太陽電池基板の構造およびその製造方法を 以下に説明する。

作5 以、第6 以は、例えば第1屆PVSEC (International Photovoltaic Science and Engineering Conference) のTechnical Digestに示 されたそれぞれ poly-Si のインゴットおよび基板 状態を示したものである。第5図はシリコン粒 (ベレット)を溶融し、徐冷して形成したpoly-Sir ンゴットの斜視図、第6図は、第5図のpoly -Si インゴットをスライスして形成したpoly-Si 基板の斜視図である。とれらの圏において、30. はpoly-Si インゴット、12は館記poly-Si イン ゴット30をスライスして形成されたpoly-Si 基 板である。

次にpoly-Si 基版12の製造方法について説明

第 5 図のpoly-Siインゴット 3 0 は、電気炉によ ってシリコンペレットを潜離し、鉤型に流し込み 徐冷することにより形成される。このpoly-Si イ ンゴット30を第6図に示すように、スライスし て厚い数百μmのpoly-Si 基板12を形成するが、 との場合最低でも 2 0 0 μ m 程度の切り代が必要

第7図は、第6図のpoly-Si 基板を用いて形成した太陽電池の断面図を示したものである。この図で、10は前記poly-Si 基板12の裏面に形成されたpoly-Si 基板12と同クィブの高濃度ドーピング層3012とがある。との形成されたこのpoly-Si 基板12と近タイプのドーピング層6でpn 核合が形成される)、8は前記逆タイプのドーピング層6上に形成された反射防止機である。

次に、第6回のpoly-Si 基板12を用いた第7

図の太陽電池の形成工程について説明する。

まず、poly-Si 基板12の裏面に、poly-Si 基板12がn型であるならば、高濃度n型ドーピング間10、p型であるならば高濃度p型ドーピング間10水熱拡散もしくはイオン上には、スクリの流され、高濃度に変数などによって分が形成される。次に、poly-Si 基板12の表面に、形成される。次に、poly-Si 基板12の表面に、形成される。次に、poly-Si 基板12の表面に、階面にがある。次に、poly-Si 基板12の形成されを高に、単位をよって形成され、印刷などによって形成され、単位をはよって形成され、単分イブのドーピング層8および発成され、関係8上に反射防止限11がスパッタなどで形成され、関係とは、対象のドーピング層8および形成され、関係を表面に、対象を表面に、対象を表面に、対象を表面に、対象を表面に、対象を表面に、対象を表面に、poly-Si 基板で表面に、poly-Si 基板では、対象を表面に、を表面に、poly-Si 基板で表面に、を表面に、を表面に、を表面に、poly-Si 基板である。

[発明が解決しようとする課題]

上記のように、太陽電池に用いる基板としてインゴットから形成する従来の単結品シリコン(c-Si)もしくはpoly-Si蓋板12はこれを形成する工程で、基板材料であるシリコン粒(ペレット)・を溶験させ、c-Siの場合は結構引き上げ法などに

よってインゴットを形成する。また、poly-Si の場合は鋳型に溶融シリコンを流し込み、インゴットを形成する工程が必要であり、しかも、不純物が不均一に分布してしまうのでインゴット全体を使うことは不可能である。また、基板を板状にするためにはインゴットをスライスする工程が必要であり、1枚の板状 c-Si もしくは poly-Si 基板 1 2 を得るには少なくとも 2 0 0 μ m 以上の切り代が必要であるなどの問題点があった。

この発明は、上記のような問題点を解消するためになされたもので、太陽性他の基板として用いる基板材料であるシリコン粒 (ベレット) を、そのまま用いることができるようにしたものである。 (練題を解決するための手段)

この発明に係る太陽電池用基板は、平而方向に並び上下に重ならないよう最密光損された粒径のそろったシリコン粒と、これらのシリコン粒の底部から粒径の2/3程度までの部分の空隙を埋めシリコン粒を結合せしめる塗布型酸化膜と、シリコン粒の塗布型酸化膜が形成されていない鉱出し

た部分の空隙を埋め焼成されたアルミペーストからなるものである。

(作用)

(実施例)

ての発明においては、シリコン粒をそのまま塗 が型酸化膜およびAdペーストによって板状にし て太陽電池用基板を形成するので、基板中に不純 物が不均一に分布することもなく、投入したシリ コン粒のほとんどが基板として利用される。

以下、この発明の一実施例を図画について説明

第1図はこの発明の一実施例による太陽電池用 基板を示す断面図である。

以下、その形成工程について説明する。

まず、第1 図(a)に示すように、グラファイト製支持台1上に均一に塗布型酸化膜2、例えばシリコンポリマ(PPSQ: Poly-Phenyl Si Isoquioro他)を塗布する。この状態でその塗布膜厚は、第1 図(b)に示すように、シリコン粒(ペレット)3 を2 次元方向へ最格光域にならべたと

第2 説は、第1 図の太陽増池用基板を用いて 形成した太陽電池の断面図である。この太陽電池 は、第1 図(e) の状態のラッピングを行った面 に熱拡散もしくはイオン注入によってシリコン粒 (ペレット)3 と遊タイプの不純物をドーピング し、逆クイプドーピング燈 B を形成する。これにより、p n 接合が形成される。次に、逆タイプドーピング燈 B 上に、スパックもしくは蒸精によって透明電極層 7 を形成し、さらに煮着もしくはスクリーン印刷によって銀電極層 B を形成し、太陽電池(セル)が完成する。

第3関は、第1図の太陽電池用 拡板を用いて形成した太陽電池の他の実施例を示す断面図である。この太陽電池は、第1図(c)の状態のラッピングを行った前に ブラズマ C V D により、シリコン粒(ベレット) 3 と逆クイブの微結品層 9 を形成する。次に逆クイブの微結品層 9 上にスパックもしくは蒸巻によって透明電極層 7 を形成し、さらに然着もし、太陽電池(セル)が完成する。

なお、上記実施例では、第1例(e)の基板状態にするのにグラファイト製支持台1上で形成したが、グラファイト基板を用いずに、基板状態を得る方法を第4例について説明する。

まず、第4図に(a)に示すように、金属電極 5上に均一にアルミペースト4を塗布する。この とき盤布膜厚は、第4図(b)でシリコン粒(ペ レット)3を2次元方向へ最密光増にならべたと きに、数十μmから数mmのシリコン粒径のおよ そ1/3が埋まる程度である。その後、シリコン 粒(ペレット)3をアルモペースト4にばらまき 焼成させる。焼成後、余分に投入したシリコン粒 (ペレット) 3を取り除くと、第4 図 (c) に示 すように、ほぼシリコン粒(ペレット)3が最密 光墳される。次いで、第4図(d)に示すように、 シリコン粒(ペレット) 3が露出している部分に 娘布型顔化膜2を塗布し焼成させる。最後に歯布 型酸化膜2およびシリコン粒(ペレット)3をラ ッピングし、レリコン粒(ペレット)3の端部を 雌出させることによって太陽電池用基板が形成さ れる。

なお、n型のシリコン粒3を用い、塗布型酸化 膜2として、リンガドープされたアルミペースト を用いることができる。

(発明の効果)

以上説明したように、平面方向に並び上下に進 ならないよう最附充塡された粒径のそろったシリ コン粒と、てれらのレリコン粒の成部から粒径の 2 / 3 程度までの部分の空隙を埋めシリコン粒を 結合せしめる塗布型顔化膜と、シリコン粒の塗布 型酸化膜が形成されていない繋出した部分の空際 を関め始成されたアルミペーストからなるので、 これまで必要であったレリコン粒の潜敵からイン ゴットの形成およびスライスの工程を全て省くて とができる。したがって、安価に、かつ短時間に 高性他な太陽電池基板を得るくとが可能になるば かりでなく、従来の方法では投入したシリコン粒 の半分程度しか基板にすることができなかったも のを、この発明によれば、投入したシリコン粒 (ペレット) のほとんどの材料を有効に用いるこ とが可能となり、材料面からもコストを下げると とができる効果が得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の太陽電池用基板の一実施例

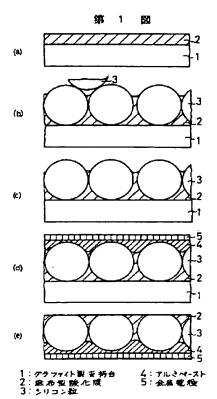
特開平3-228379 (4)

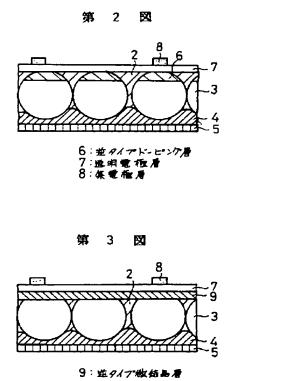
を示す図で、その形成工程を示す断面図、第2 酸,第3 図は、第1 図の太陽電池用基板を用いた太陽電池を示す断面図、第4 図はこの発明の太陽電池 用基板の他の実施例を示す図で、その形成工程を示す断面図、第5 図は従来の基板を形成する途中の工程で形成されるpoly-Si インゴットの斜視図、第6 図はpoly-Si インゴットをスライスし、板状のpoly-Si 基板にした状態の斜視図、第7 図は、第6 図のpoly-Si 基板を用いて形成した従来の太陽電池の断面図である。

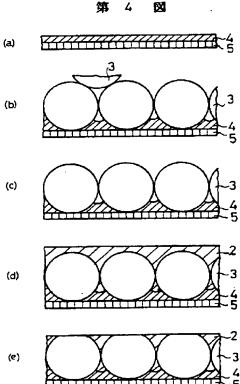
図において、1はグラファイト製支持台、2は 強市型輸化機、3はn製またはp型のシリコン粒 (ペレット)、4はアルミペースト、5は金属電 極、6は逆タイプドーピング層、7は適明電極層、 8は集電極層、9は逆タイプ微結品層、10は高 能動ドーピング層、11は反射防止膜である。

なお、各図中の側一符号は飼一または相当部分 を示す。

代理人 大 岩 增 雄 (外 2 名)







特開平3-228379 (5)

手 統 補 正 書(自発)

平成 年 3 月 5 日

特許庁長官殿

平 特願昭2-24807号 1. 事件の表示

2. 発明の名称 太陽電池用基板

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 名 称 (601) 三菱電機株式会社

代表者 志 岐 守 战

4. 代 理 人

氏 名

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

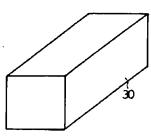
図

三菱電機株式会社内 (7375) 弁理士 大 岩 増 雄

(連絡先03(213)3421特許部)-(連稿集 03(\$213)34214年課》)



第 5 図



第 6 X 3 -

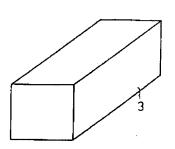
第 7 X

5. 補正の対象

明細費の発明の詳細な説明の概ね上び図面 6. 補正の内容

- (1) 明細費の第2頁9行,11行,15行,1 8行、第3頁4行の「30」を、いずれも「3」 と補正する。
- (2) 間じく第2頁19行の「厚い」を、「厚さ」 と初正する。
- (3) 胴じく第9頁18~20行の「なお、…… 「を用いることができる。」の箇所を削除する。
 - (4) 図面中、第5図および第6図を別紙のよう に制正する。

以上



第 5

第 6 X 12